

2. 研究成果及び考察（申請時の計画に対する達成度合を織込む）

(1) バイパスダイオードの耐久性向上を目指したダイオード材料の最適化

PV モジュール内の保護素子である BPD が故障すると、その後日射で太陽電池が発電を開始すると発電電流によって故障 BPD が発熱・焼損する事例が多数確認されている。BPD の故障要因は雷や BPD の長期間継続動作による経年劣化による故障が実際に確認されており、故障しにくい BPD 材料の最適化にはサージによる耐久性向上と長期間継続動作による耐久性の両面を考慮する必要がある。そこで研究期間では BPD の耐久性向上を目指し、①BPD の故障状態と焼損リスクの関係の検証、②PV モジュールの配線による誘導雷が BPD の故障を引き起こすリスクの検証、③BPD の長期動作耐久性の検証について取り組んだ。

① BPD 故障特性と焼損リスクの関係の検証

太陽電池モジュール内の BPD の故障形態は短絡故障（若干の抵抗を有する状態を含む）及び開放故障に大別される。短絡故障時における焼損リスクは太陽電池モジュールの構造にある。太陽電池モジュール内は十数枚程度のセルが直列接続された組（クラスタ）ごとに BPD が並列に接続されている。そのため、BPD が故障して比較的低い抵抗状態になるとセルの発電電力はクラスタと BPD による閉回路内で

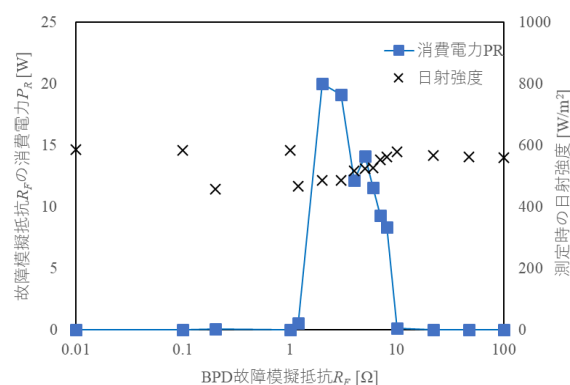


図2 BPD の故障抵抗と消費電力の関係

循環するようになる。このとき、故障した BPD の抵抗状態が循環電流による発熱及び焼損リスクに影響を与える。そこで、1 枚の PV モジュール内の BPD を抵抗素子（0.001-100 Ω ）に置き換え PV モジュールの出力端に電子負荷を接続した状況下において、PV モジュールに光照射して MTTP（最大電力点追従動作）運転を行った際に BPD 故障を模擬した抵抗素子における消費電力（発熱）を求めた。図 2 に抵抗素子の抵抗値と発熱量の関係を示す。自然光を用いたため、日射量のばらつきはあるが抵抗素子の抵抗値が 2~3 Ω 程度で消費電力が高くなることが分かる。また、本試験時の日射量は 500W/m² 程度であり夏場の日中であれば 1000W/m² を超える。したがって、消費電力は測定値の 2 倍程度になることも十分考えられ、BPD の短絡故障における焼損リスクの高い故障状態を把握することができた。ちなみに、BPD が高抵抗状態で故障した際はアークの発生による焼損リスクという別の要因での焼損リスクがあるため、高抵抗においても注意が必要である。

② 誘導雷が PV モジュール内の BPD を故障に至らしめる機構及び故障様相の検討

BPD の故障要因の 1 つとして誘導雷が挙げられる。BPD を故障に至らしめる誘導雷は PV モジュール内のクラスタと BPD で構成される閉回路や PV モジュール同士を接続したストリングにおいて生じる。前者は、代表者らは既に誘導雷で故障に至ることを明らかにしている。一方、後者は検証を行えていないため、研究期間ではこれを明らかにした。

図3にPVモジュールの配線により閉回路が形成された場合にBPDに流れる誘導電流を示す。同試験では、PVモジュールの出力配線を閉路させることで簡易的に電気配線による閉回路を形成させた状態で閉回路の近傍（PVモジュールの金属フレーム）にIEC61000-4-5で規定されるコンビネーション波形（最大波頭値3.0kAのサージ電流）を通過させている。ちなみに、本試験で用いたPVモジュールは3クラスタで構成されておりBPDも3つ存在する。これらのBPD

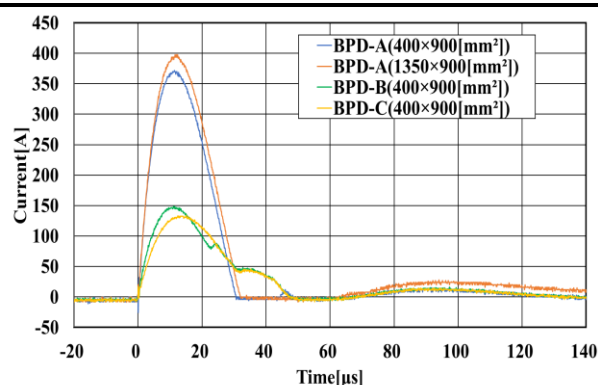


図3 出力配線で閉回路を形成した際にBPDに生じる誘導起電力

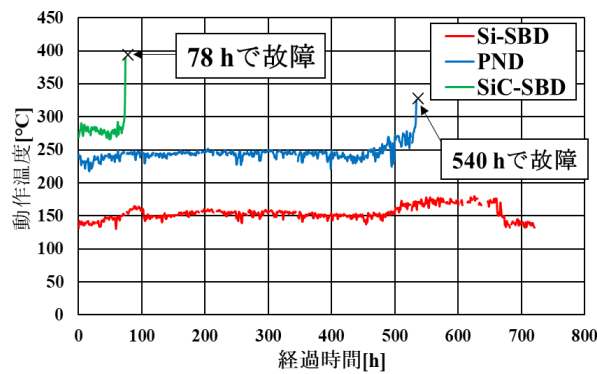
はサージ電流が通過する経路（金属フレーム）と離隔が近いBPDよりそれぞれBPD-A、BPD-B、BPD-Cと定義している。同図より、PVモジュールの出力配線により閉路を形成した場合、サージ電流が通過する金属フレームに最も離隔が近いBPD-Aには400A程度の誘導電流が流れることが分かった。また、配線により形成される閉回路の面積は400×900mm²に比べ1350×900mm²と大きくなると誘導電流も大きくなる。なお、開路の場合に流れる電流はクラスタとBPDで形成された閉回路において生じる誘導電流である。なお、配線により形成された閉回路の面積が1350×900mm²においてはBPD-Aが短絡故障に至った。したがって、PVモジュールのBPDの誘導電流は、クラスタとBPDからなる閉回路及びPVモジュールの出力配線において誘導電流は重畳して生じることを明らかにすることができた。したがって、複数のPVモジュールを接続して運用する実際のPVSにおいて配線による誘導電流の影響がある。本対策には配線の面積の最小化やねん架することが有効と考える。

③ BPDの長期動作耐久性の検証

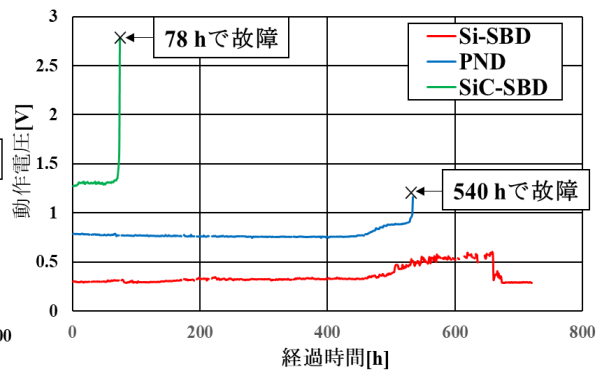
長期動作耐久性試験時のダイオードの動作温度及び動作電圧の推移を図4に示す。同図より、Si-SBD、PND、SiC-SBDで動作温度はほぼ一定で動作し、動作電圧もほぼ一定である。しかし、PND、SiC-SBDにおいては故障の直前に動作温度及び動作電圧が大きく変化し、PNDは90 cycle(540 h)、SiC-SBDは13 cycle(78 h)で故障した。一方、Si-SBDは121 cycle(726 h)経過しても故障には至っておらず、Si-SBDがBPDとして最も優れた長期動作耐久性を示した。SiC-SBDはその後も複数のサンプルにて試験を行ったが、いずれも10 cycle前後で故障した。また、それぞれのダイオードの定格動作温度は、Si-SBDで-40～150℃、PNDで-65～150℃、SiC-SBDで-55～175℃であり、使用したすべてのダイオードが定格温度範囲を超えており、放熱機構の検討が必要であることが分かった。

太陽電池モジュールのBPDとして適用可能なSi-SBD、PND及びSiC-SBDを用いて長期動作耐久性及びサージ耐久性試験を行った結果、長期動作耐久性試験においてSiC-SBDは放熱対策の必要性が確認された。この結果を踏まえ、50×50mm²の放熱板(ケニス(株) 材質:膨張黒鉛 厚さ:1mm 耐熱温度:300℃)にて放熱対策を行い、長期動作耐久性試験を行ったところ59 cycle(354 h)経過した現在も故障に至っておらず、放熱対策が長期動作耐久性の向上に有効であることを確認した。したがって、BPDの長期動作耐久性はPVモジュールのBPD周囲

の放熱設計の最適化が今後の課題となる。



(a) ダイオードの動作温度の推移



(b) ダイオードの動作電圧の推移

図4 長期動作耐久性試験時のダイオードの動作温度及び動作電圧の推移

(2) PVS におけるアーク現象の早期検知技術の開発

PVS では、PV モジュール同士の接続コネクタやストリング間の接続端子、PV モジュール内部のセル配線など様々な条件や部材においてアークが生じる恐れがある。また、アークは断線等により電流が遮断されるときに生じる直列アークと電路の絶縁劣化や損傷により本来電流が流れない領域に発生する並列アークがあり、後者はコロナや沿面放電状に進展する場合もあり、放電発生の初期段階では数 $\mu\text{A} \sim \text{mA}$ 程度の微弱かつ比較的低温の放電形態となることも多い。したがって、一度にすべての条件のアーク検出を対象とするのは難しいため、まずは PV モジュールで生じるアークによる信号の特性解析を行った。

図5にPVモジュールで生じるアークを模擬したDCアークの放電電流波形及びアーク信号である。なお、アークの検出にはAEセンサ（Acoustic Emission Sensor）を用い、アーク発生による弾性波を検知している。アークの生成にはPVS模擬電源（日本カーネルシステム㈱）を針対針電極間に印加し、ギャップ間をアークが生じるまで短くさせることで針電極間に直列アークを発生させている。AEセンサ（NF回路設計ブロック㈱）は、直列アークの発生する電極より約0.3m離れた位置に配置している。図5に示すアークに起因するAE信号をFFT（

高速フーリエ変換）したAE信号の周波数特性を図6に示す。同図より、PVS模擬アークでは40-55MHz付近のAE信号が発生することを明らかにすることができた。本成果は今後の帯域通過フィルタ処理、アーク検知を行うAE信号強度の閾値設定へと発展させるための基礎となる重要なデータとして今後AE法によるPVSの直流アーク検知技術の実用化へ向けた重要な成果となる。

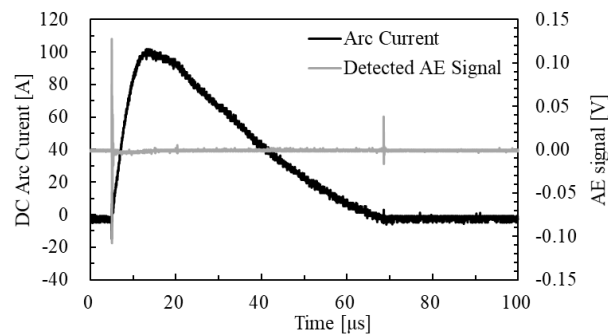


図5 DCアークの放電電流及びAE信号

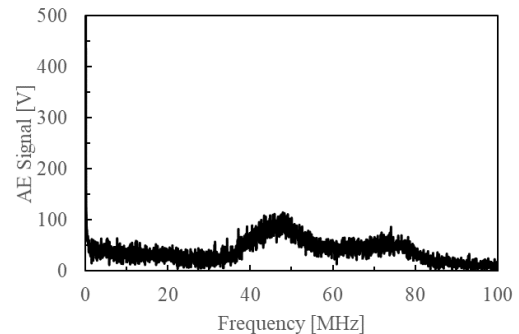


図6 AE信号の周波数特性

3. 経費の使用状況（申請時の計画に対する実績を記述）

COVID-19 の影響はあったが、概ね当初の研究計画のとおり研究を伸展させることができた。経費の使用状況も PVS 内アーク検知に関する研究ならびに PV モジュールの BPD 耐久性検証に関する研究に必要な経費として助成金を全額使用させて頂いた。なお、当初計上していたアーク検知用のオシロスコープ（キーサイト DSOX2024A）及び LAB VIEW スタンダードパッケージ、BPD 耐久性評価における電子負荷装置（日本カーネルシステム ECL02401@51 万円）は別途学内の研究プロジェクト経費の支援を頂くことができたことから前述物品は別予算により購入させて頂いた。また、COVID-19 の影響により計上させて頂いていた打ち合わせ及び成果報告のための旅費・講演会参加費は不要となった。そこで、本研究経費では PVS 内で発生するアークに近い放電を再現させてアークによる放電特性を把握するため、PV 出力を模擬できるパワーコンディショナ評価システムを購入させて頂いた。また、耐久性試験における BPD の温度・電圧測定のためのデータロガーを購入させて頂いた。

研究期間では COVID-19 の影響などにより一部の予算の使用内訳の変更が生じたが、研究課題の適正な遂行に使用させて頂いた。

4. 将来展望（今後の発展性、実用化の見込み等について記述）

申請者は①太陽光発電システム（PVS）の故障防止に関する安全設計、ならびに②深刻な故障被害になる前の故障の前駆現象の検知技術開発、③故障後も安全を確保できる安全システム開発の 3 段階のフェーズからなる総合的な PVS の安全研究に取り組んでいる。申請課題では、①及び②に該当する研究を展開することができた。①に該当する研究として太陽電池モジュールの火災に発展するリスクのあるバイパスダイオード故障に注目し、BPD の火災リスクの検証や各種 BPD 材料の耐久性の検討を行った。これにより BPD 材料の耐久性の視点からの最適化を図ることができた。今後は BPD を収納する PV モジュールの接続箱周辺の熱設計の最適化を図り、BPD 故障および故障及び焼損リスクを低減可能な PV モジュールの構造設計の提案及び実装に発展させる予定である。

また、②に該当する研究として AE センサによる PVS 内のアーク検知技術開発を行った。研究期間においては PVS を模擬した電源により発生させた DC アークの放電特性を把握することができた。次年度以降はアーク検知システムの構築及びフィールド試験を経て、新しい PVS 内のアーク検知技術としての実装を目指したい。

本研究課題は次年度以降、本研究代表者を代表として太陽光発電システムの安全研究に取り組む中国地区の 4 高専 4 教員（PVS 安全研究会：PVK-net）とともに JSPS 科研費の支援を受けながら申請課題を含む PVS の安全研究に取り組み実装を目指して研究をさらに発展させる。本研究課題をこのように発展させることができたのも貴財団のご支援によるものであり感謝申し上げます。

5. 成果の発表（学会での発表、学術誌への投稿等を記載。予定を含む）

査読付学術論文

(1) T. Hamada, K. Nakamoto, I. Nanno, N. Ishikura, S. Oke, M. Fujii, Fault Characteristics of Schottky Barrier Diode used as Bypass Diode in Photovoltaic Module against Repetitive Surges, IEEE 47th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC-47), ISSN0160-8371, (2020), Date Added to IEEE Xplore at January 2021.

(2) T. Hamada, T. Kashiwaya, S. Yoneda, K. Nakamoto, Durability Performance Testing of SiC Diodes for use as Bypass Diodes in Photovoltaic Modules, IEEE 47th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC-47), ISSN0160-8371, (2020), Date Added to IEEE Xplore at January 2021.

(3) T. Hamada, S. Yoneda, I. Nanno, N. Ishikura, S. Oke, M. Fujii, Effect on Bypass Diodes of Passing an Impulse Current through the Metal Frame of a Photovoltaic Module, IEEE 47th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC-47), ISSN0160-8371, (2020), Date Added to IEEE Xplore at January 2021.

(4) 濱田俊之ほか，バイパスダイオードの故障状態と太陽電池モジュールの焼損リスクの関係の検証（仮題），電気設備学会誌，2021年8月頃投稿予定

国内学会発表

(1) 金子真大，藤本雄大，濱田俊之，池田風花，岡本昌幸，茂野交市，南野郁夫，中本健太，藤井雅之，石倉規雄，桶真一郎，金属フレームへのインパルス電流通過がバイパスダイオードに与える影響，2020年度（第71回）電気・情報関係学会中国支部連合大会，R20-07-03-01，（2020年10月）

(2) 渡邊麗生，藤本雄大，濱田俊之，池田風花，岡本昌幸，茂野交市，南野郁夫，藤井雅之，石倉規雄，桶真一郎，太陽電池モジュールの出力配線で生じる誘導起電力がバイパスダイオードへ与える影響，2020年度（第71回）電気・情報関係学会中国支部連合大会，R20-07-03-03，（2020年10月）